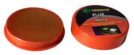
FERREQUIM

FLUX EN PASTA PARA SOLDAR 15G

FLUXP-015P

El Flux en pasta es una pasta fundente usada para la reparación de componentes de telefonía móvil, la fabricación de placas y otros componentes...





MARCA	**Ferrequim**
CÓDIGO	**FLUXP-015P**
CATEGORÍA	**Succionador y Soldaduras**
EMISIÓN	**24/11/2026**

CARACTERÍSTICAS

· Aplíquese con pincel, directo al dispositivo en reparación.

· Evita la oxidación de las pistas de cobre en circuitos impresos y permite obtener soldaduras brillantes y confiables.

· Durante el soldado, disminuye la tensión superficial del estaño y la temperatura de fusión, evitando el deterioro de componentes, trazas, terminales y conectores en general.

· No sobrecalentar, se puede destruir el flux y el cobre perdería sus propiedades mecánicas.

· Ideal para microelectrónica con soldaduras sin plomo.

· Debe utilizarse en equipos apagados.

VENTAJAS

· Reduce el óxido en los componente y superficies aplicadas.

· Reduce la tensión superficial de la soldadura fundida.

· Ayuda a prevenir la oxidación de la superficie durante y después de la soldadura.

· Mejora la transferencia de calor entre la superficie a soldar, obteniendo así una mejor calidad den el trabajo.

ESPECIFICACIONES

MODELO	**FLUXP-015P**
MARCA	**Ferrequim**
TIPO	**Flux en Pasta**
CONTENIDO	**15 gramos**
CONTENEDOR	**Frasco de plástico**

MÁS INFORMACIÓN
Revisa la página del producto o escríbenos.

Ficha en la web
mihaba.com

Consultar por WhatsApp
996 500 019